

製品仕様書
PRODUCT SPECIFICATION

No.	IS-9850R	来歴/REV.	24
頁	1/6		

標 題 : 9850B/Sシリーズ 1. 0mmピッチボートコネクタ
SUBJECT : SERIES 9850B/S 1. 0mm pitch board to board connector

制定年月日	07・24・'03
ISSUE DATE	
改訂年月日	
REVISED DATA	12・9・'15

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 9850B/985*Sシリーズ
1.0mmピッチボートコネクタに関する仕様及び性能上の
必要事項について規定する。

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS
CO.,LTD. series 9850B/985*S 1.0mm pitch board to board connector.

適合プラグ : IMSA-9850B-**(A,F,I,K)-** (DIP 部品)

△ IMSA-9850B-**(B-E,G,H,Z01~Z06)

*** (J)フロー部品

Applied plug : IMSA-9850B-**(A,F,I,K)-** (Dip product)

△ IMSA-9850B-**(B-E,G,H,Z01~Z06))

*** (Reflow product)

適合ソケット : IMSA-9850S-**(A,N)-** (DIP 部品)

IMSA-9850S-**(B-W,Z01~Z04,Z20)-**

(J)フロー部品

Applied for socket : IMSA-9850S-**(A,N)-** (Dip product)

IMSA-9850S-**(B-W,Z01~Z04,Z20)-**

(Reflow product)

IMSA-9852S-***** (J)フロー部品

IMSA-9853S-***** (J)フロー部品

IMSA-9854S-***** (J)フロー部品

IMSA-9856S-***** (J)フロー部品

IMSA-9852S-***** (Reflow product)

IMSA-9853S-***** (Reflow product)

IMSA-9854S-***** (Reflow product)

IMSA-9856S-***** (Reflow product)

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。
(鉛フリーめっき品に適用する。)

2.Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.

(Applied for Pb free plating product)

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 125V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

3.Rating

(1)Maximum rating voltage : 125V (AC,DC)

(2)Maximum rating current : 1A

(3)Temperature range : -40~+105℃

4. 試験環境

特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃

常湿 : 25~85%RH

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken
as per following environmental condition.

Ambient temperature : 15~35℃

Ambient humidity : 25~85%RH

5. 特性

5.1.電気的特性

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗 Contact resistance	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル 抵抗計にて測定する。 It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows: 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	初期値 : 50mΩ以下 各試験後 : 70mΩ以下 Initial : 50mΩ or below After each test: 70mΩ or below
2	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	隣接する極間に AC250V を 1 分間印加する。 AC 250V shall be applied for one minute to between next terminals.	絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.
3	絶縁抵抗 Insulation resistance	隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。 It shall be measured when DC 250V is applied to between next terminals.	初期値 : 500MΩ以上 Initial : 500MΩ or more 耐湿試験後 : 100MΩ以上 After humidity test : 100MΩ or more
4	外観 Appearance	目視 Visual	有害となる割れ、剥がれ、ガタ 変形、変色等のない事。 Should not have any flaw, scratch, discoloration and crushed.

5.2.機械的特性

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	コンタクトの保持力 Contact retention force	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the contact begins to remove from the housing.	4.9N 以上 4.9N or more.
2	ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速度で荷重を加え、ピンがベースより抜け 始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pushed to the pin at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the pin begins to remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.

No.	項目 / Items	条件 / Test conditions	規格 / specifications
3	挿抜力 Insertion/extraction force	ソケットとピンヘッダーを25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の荷重を測定する。 The socket and pin header shall be mated and unmated at the speed of 25mm per minute and measured the force of insertion and extraction.	初期値にて/Initial (単位にて) 挿入力: 2.45N以下/極 抜入力: 0.25N以上/極 0.20N以上/極(TR めつき適用) Insertion force : 2.45N or below / terminal Extraction force : 0.25N or more /terminal 0.20N or more /terminal (Apply for only TTR plating)
4	挿抜耐久性 Insertion/extraction endurance	ソケットとピンヘッダーを25mm/分の速度で30回繰り返し挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。 The socket and pin header shall be mated and unmated 30 times at the speed of 25mm per minute and measured the contact resistance after the test.	70mΩ以下 70mΩ or below
5	振動試験 Vibration test	コネクタを嵌合した状態で、振幅1.5mm、振動周波数10～55～10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含む互いに直角な3方向に各々2時間 計6時間の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is vibrated in the frequency range of 10～55～10Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions (X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中: 1μs 以上の瞬断のない事。 試験後: 70mΩ以下 Discontinuity : 1μs or below After the test : 70mΩ or below
6	衝撃試験 Shock test	コネクタを嵌合した状態で、治具に取り付け、加速度490m/s ² 、衝撃作用時間11msをXYZ方向の6面に各々3回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated are installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified: acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中: 1μs 以上の瞬断のないこと 試験後: 70mΩ以下 Discontinuity : 1μs or below After the test : 70mΩ or below

5-3.環境特性

No.	項目 / Items	条件 / Test conditions	規格 / specifications
1	耐熱性 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態で、温度 105±2℃の雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	70mΩ以下 70mΩ or below
2	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合した状態で、温度 60±2℃、相対湿度 90～95%RHの雰囲気中に96時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90～95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	70mΩ以下 70mΩ or below
3	塩水噴霧試験 Salt spray test	コネクタを嵌合した状態で、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水噴霧中に48時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the salt spray chamber 35±2℃, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	70mΩ以下 70mΩ or below
4	SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	コネクタを嵌合した状態で、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 10±3ppmの雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber 40±2℃, 75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	70mΩ以下 70mΩ or below
5	H ₂ Sガス試験 H ₂ S gas test	コネクタを嵌合した状態で、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 3±1ppmの雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40±2℃, 75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	70mΩ以下 70mΩ or below

5-3.Environmental performance

No.	項目 / Items	条件 / Test conditions	規格 / specifications
6	Thermal shock test	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を1ヶ/回として10ヶ/回実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test. +85±2℃ Ambient temperature 30min 30min 常溫 temperature −55±3℃ 1cycle	70mΩ以下 70mΩ or below
7	温湿度サイクル試験 Humidity Resistance (cycling)	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1ヶ/回として10ヶ/回実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test. +80±2℃ 90~95%RH −20±3℃ 2h 2h 2h 2h 2h 2h 1 cycle	70mΩ以下 70mΩ or below

5.4.その他の特性

5.4.Other performance

No.	項目 / Items	条件 / Test conditions	規格 / specifications
1	半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃のSn-Ag-Cu系の鉛フリー槽に3±0.5秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath.(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃、3±0.5s. 下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. (1)リフロー部品の場合 / In case of reflow product 250℃MAX(ピーク温度) (Peak temperature) (予熱 150~180℃) (pre-heat : from 150 to 180℃) 230℃MIN. (30~60s) (90s)	浸した面積の95%以上に半田がむらなく付着すること。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath. 端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack.
2	半田耐熱性 Resistance to soldering heat	リフロー回数：2回 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. (2)ディップ部品の場合 / In case of Dip product 半田槽温度 / Temperature : 260±5℃ 時間 / Time : 10±0.5s 基板厚 / Thickness : t=1.6mm (3)手半田の場合 / In case of manual soldering. 半田温度 / Temperature : 350±5℃ 浸漬時間 / Time : 3±0.5s 基板厚 / Thickness : t=1.6mm	

6. その他

6-1.故障率

MIL-HDBK-217D-2-11.2 プリント配線板コネクタに基づいて
算出を行う。(単位：F I T)

6.Other

6-1. Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D-2-11.2
(Unit: FIT)

極数/CKT	故障率/Failure rate	極数/CKT	故障率/Failure rate	極数/CKT	故障率/Failure rate
6	4.19	18	7.71	30	11.63
8	4.78	20	8.32		
10	5.36	22	8.95		
12	5.94	24	9.60		
14	6.52	26	10.26		
16	7.11	28	10.93		

23 6-2.ウインスカーに関して (錫めつき品対象)

本製品は、錫系のめつきを施しておりますので、ウインスカーが発生する可能性がございます。その為、ウインスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

6-2.About a whisker (For tin plating products)

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

6-3. 製品の保管期限
製造日より1年とする。

6-3.Term of guarantee
1 year from product day.

6-4. 保存保管条件
室温で-10～+40℃の温度、75%RH以下の相対湿度で保管して下さい。

6-4.Storage conditions
Shall be storanged in the house at -10～+40℃、75%RH or less.

6-5.和文と英文の差異について
和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

6-5. Difference between Japanese and English
When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

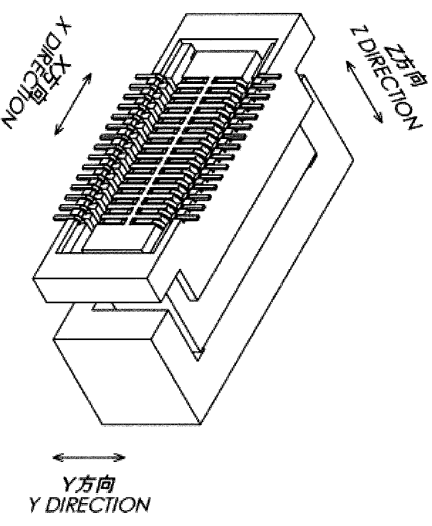
22 6-6.色調について
材料メーカーの色調のばらつきがあり、色調がかわる場合がありますが、ありますか性能上問題のないことを保証します。

6-6.About a color
Owing to the each manufacturer's color standard, there may be slight color differences change on the product. However, we guaranty that there is no performance problem on account of the difference color.

《取り扱い方法》 Handling method

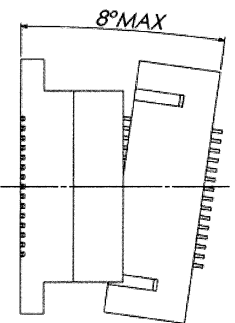
1. 可動量 / Floating range

- ・ 本仕様書の適用プラグ/ソケットの嵌合において、下記の可動量を保証する。 / To guarantee the floating range of the following.
- ・ 右記のモデル形状は参考とします。(現物と異なる場合があります) / It refers to the model shape of the reference of the right. (It differs from a actual connector.)
- ・ 有効嵌合長 : 3.5mm 品/Effective mating length : 3.5mm product.
- (1) X 方向可動量/X Direction : $\pm 0.8\text{mm}$
- (2) Y 方向可動量/Y Direction : $\pm 0.5\text{mm}$
- (3) Z 方向可動量/Z Direction : $\pm 0.8\text{mm}$
- ・ 有効嵌合長 : 2.9mm 品/Effective mating length : 2.9mm product.
- (1) X 方向可動量/X Direction : $\pm 0.8\text{mm}$
- (2) Y 方向可動量/Y Direction : $\pm 0.5\text{mm}$
- (3) Z 方向可動量/Z Direction : $+0.2\text{mm}/-0.8\text{mm}$



2. 使用上の注意 / Attention of using connector

- ・ 斜め嵌合やこじめる事の無い様にゆっくりと挿抜して下さい。 / When the connector is mating, shall not be twisted, and then mated it slowly.
- ・ 角度を付けた状態で押し込むとモールド端面どうしが強く擦れる事により、削りカスが発生します。 / The angled mating, occurs shavings.
- ・ 位置決め後、モールド両端がゆるく嵌まった事を確認して真っ直ぐ押し込んで下さい。 / After positioning, please check that mold both ends have fitted in loosely, and push in straight.
- ・ 抜去時は真っ直ぐ抜いて下さい。コネクタの片側だけが持ち上がる様な回転抜去を行いますとモールドが破損する可能性があります。 / Please be pulled out straight. Pulling on one side, the mold is broken.
- ・ 下記のモデル形状は参考とします。(現物と異なる場合があります) / It refers to the model shape of the reference of the following. (It differs from a actual connector.)
- ・ コネクタのみで基板の固定は行わないで下さい。使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。コネクタに掛かる加速度は、ソケット組立品に於いても 43.12m/s^2 以下とする事。(共振振動が加わらない事。)
- ・ It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B. When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector. Acceleration of connector : 43.12m/s^2 or less.
- ・ (The connector shall not be added to be added to resonance acceleration.)
- ・ 誘い込み時の角度は図1～図2にようになりますので、記載角度以下で位置決めをして下さい。 / Figure 1 and 2 show guiding angle. Please locate it below the described angle. (誘い込み時の角度とは最初の位置決め角度であり、嵌合可能な角度ではありません。)
- ・ / (Guiding angle is initial location angle. It is not the angle to mate.)



誘い込み時の角度
Guiding angle

図1/ Fig.1 (垂直接続タイプに適用/ Apply to vertical connection)

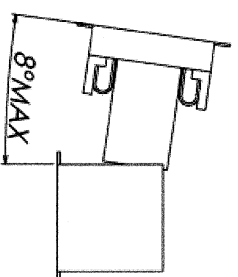
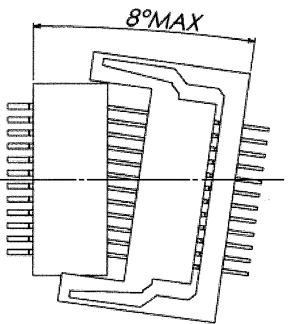


図2/ Fig.2 (垂直接続タイプに適用/ Apply to vertical connection)



誘い込み時の角度
Guiding angle

図1/ Fig.1 (水平接続タイプに適用/ Apply to horizontal connection)

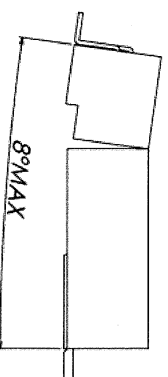
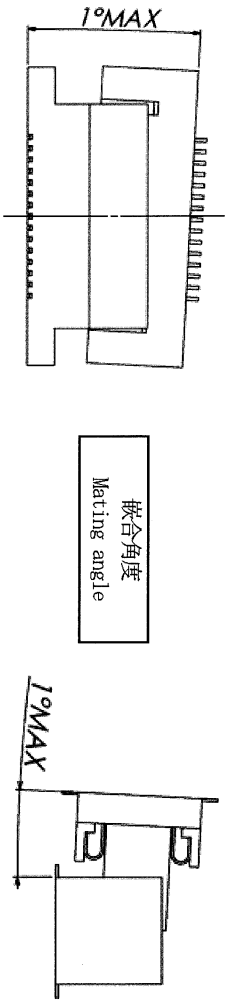


図2/ Fig.2 (水平接続タイプに適用/ Apply to horizontal connection)

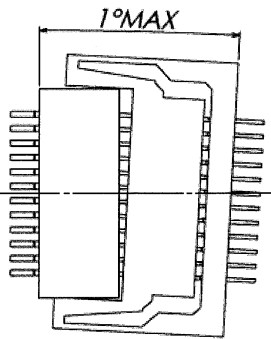
・ 嵌合時の許容角度は図3～図4になりますので、記載角度以下で使用して下さい。
 /Please mate below the angle of the figure 3, 4.



嵌合角度
Mating angle

図 3/ Fig. 3 (垂直接続タイプに適用/Apply to vertical connection)

図 4/ Fig. 4 (垂直接続タイプに適用/Apply to vertical connection)



嵌合角度
Mating angle

図 3/ Fig. 3 (水平接続タイプに適用/Apply to horizontal connection)

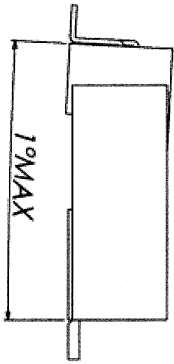


図 4/ Fig. 4 (水平接続タイプに適用/Apply to horizontal connection)